DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009815788 **Image available** WPI Acc No: 1994-095644/199412 XRPX Acc No: N94-074963

Manufacturing of spark plug electrode mfr. - laser welding noble metal chip into mother material by electric resistance welding, to avoid scattering of chip by solvent NoAbstract

Patent Assignee: NGK SPARK PLUG CO LTD (NITS) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 6045049 A 19940218 JP 92195455 A 19920722 199412 B

Priority Applications (No Type Date): JP 92195455 A 19920722 Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 6045049 A 4 H01T-021/02

Abstract (Basic): JP 6045049 A

Dwg.1/3

Title Terms: MANUFACTURE; SPARK; PLUG; ELECTRODE; MANUFACTURE; LASER; WELD; NOBLE; METAL; CHIP; MOTHER; MATERIAL; ELECTRIC; RESISTANCE; WELD; AVOID;

SCATTERING; CHIP; SOLVENT; NOABSTRACT

Derwent Class: X22

International Patent Class (Main): H01T-021/02
International Patent Class (Additional): H01T-013/20

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): X22-A01E1E

?

(19)H本時時 (JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-45049

(43)公開日 平成6年(1994)2月18日

(51)Int.Cl.5

技術表示箇所

H 0 1 T 21/02

7509-5G

13/20

E 7509-5G

密査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

特顯平4-195455

(22)出願日

平成 4年(1992) 7月22日

(71)出願人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名占屋市瑞穂区高辻町14番18号

(72) 発明者 松谷 涉

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊

陶業株式会社内

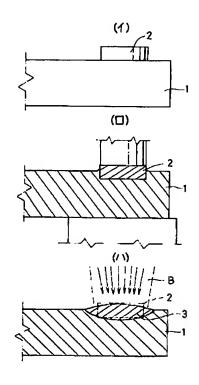
(74)代理人 弁理士 石黒 健二

(54)【発明の名称】 スパークプラグ電極の製造方法

(57)【要約】

【目的】 レーザー溶接が円滑にできるとともに、貸金 **昼間を電極母材に強固に結合できるスパークプラグ電極** の製造方法の提供。

【構成】 電極母材1の発火部となる部分に貴金属層3 を接合したスパークプラグ電極の製造方法において、前 記融着は、貴金属チップ2の少なくとも一部を覚極母材 1に電気抵抗溶接によって埋設し、レーザービームBの 照射により貴金属チップ2および該貴金属チップ2に近 接した電極母材1を溶融してなされる。



【特許請求の貧困】

【請求項1】 電極母材の意火部となる部分に資金国別を接合したスパークプラグ電極の製造方法において、前記接合は、資金属チップの少なくとも一部を電極母材に電気抵抗溶接によって埋設し、しかるのちレーザービームの照射により資金属チップおよび該資金属チップに近接した電極母材を溶融してなされることを特徴とするスパークプラグ電極の製造方法。

【請求項2】 請求項1において、責金属チップは、該 費金属チップの厚さの50%以上100%以下が電極母 材に埋設されることを特徴とするスパークプラグ電極の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、発火部に貴金国局を 接合したスパークプラグ電極の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】スパークプラグの電極には、耐火花消耗性を向上させるため、自金合金など貴金属層が接合される。この貴金属層の接合方法として、電気抵抗溶接が一般的である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の電気抵抗溶接では、接合面における貴金属層の母材への溶け込み量が十分でなく、冷熱サイクルの繰り返しによる熱応力で接合面に剥離が発生し、貴金属層が剥がれる問題があった。かかる問題は、電気抵抗溶接に代えてレーザー溶接を採用し、接合面に深い合金層を設けることにより改善できる。しかるにレーザー溶接する際に、電極母材の表面に貴金属チップを設置しただけでは貴金属チップが飛散したり、球面状となったりして、レーザー溶接が円滑にできない均合がある。この発明の目的は、レーザー溶接が円滑にできるとともに、貴金属層を母材に強固に結合できるスパークプラグ電極の製造方法の提供にある。

[0004]

【課題を解決するための手段】この発明のスパークプラグ電極の製造方法は、電極母材の発火部となる部分に貴金属層を接合したスパークプラグ電極の製造方法において、前記接合は、貴金属チップの少なくとも一部を電極母材に電気抵抗溶接によって埋設し、しかるのちレーザービームの照射により貴金属チップおよび該貴金属チップに近接した電極母材を溶融してなされることを特徴とする。請求項2に記载の貴金属チップは、該貴金属チップの厚さの50%以上100%以下が電極母材に埋設されることを特徴とする。

[0005]

【発明の作用、効果】この意明によれば、貴金属チップ の一部または全部が母材中に定気抵抗溶接によって埋設 された状態でレーザー溶接がなされる。この結果、レー ザー溶接時には貴金属チップが定極母材に固着している ので、貴金属チップが溶滅して環散したり、表面質力で 環で状になり、複合が円滑にできないというトラブルが 確実に防止できる。請求項2に記録の構成では、レーザ 一溶検により溶滅した貴金属チップの表面が平坦ない し、なだらかな膨出部を呈し、電極母材から突出し量が 少ない。この方法により製造した接地電極を用いるとス パークプラグの火花放電間隙のばらつきが低減でき、ま た球面状の貴金属チップ状態に比べて火花消耗が若しく 少なくすることができる。

[0006]

【実施例】図1は、この発明の一実施例にかかるスパークプラグ接地记極10の製造行程を示す。耐熱、耐火花消耗性を有するニッケル合金材を整形した矩形所面を有する棒状の電極母材1の所定位置に、白金合金製で円板状の例えば直径0.9 mm、厚さ0.2 mmの貴金属チップ2を(イ)に示す如く載置する。つぎに、(ロ)に示す如く、貴金属チップ2の下部が、母材1中に厚さの50%以上埋設するよう加圧しながら電気抵抗溶接する。つぎに(ハ)に示す如く、貴金属チップ2を溶融さる。つぎに(ハ)に示す如く、貴金属チップ2を溶融させるとともに、近傍の母材1を溶融させる。これにより、母材1とチップ材との溶け込みを促進させる。このとき貴金属チップ2は溶融して流れ、平坦化して母材1に強固に接合する。

【0007】費金属チップ2の母材1への埋設割合と、レーザー溶接により費金属チップ2が溶融して形成される費金属局3との関係を図2に示す。

- a) 埋設量が0%のときは、山状に盛り上がった複雑な形状となる。
- b) 埋設量が25%のときは、盛り上がった球面状の費金風層3が形成される。
- c) 埋設量が50%のときは、貴金風層の半分以上が母材面下に埋設し、表面は穏やかに盛り上がった膨出部の貴金風層3となる。
- d) 埋設量が75%のときは、貴金属層の大半が母材面下に埋設し、表面は極めて穏やかに盛り上がった膨出部の貴金属層3となる。
- e) 埋設量が100%のときは、ほぼ平坦な貨金属層3 が形成できる。

【0008】この接地電極10は、図3に示す如く、スパークプラグ100の筒状主体金具20の先端面に溶接され、その軸芯に絶縁母子30を介して固着された中心電極40の先端との間に火花放電間隙Gを形成するように中心電極40個に路上字形に折り曲げられる。この意、上記a)、b)の如く、貴金風層3が球面状に突出していると、該突出した先端が貴金風層3の中央に形成されるとは限らず、任意の方向に変位すること、および接地電極10が折り曲げられたときの折り曲げ加工の特度を精密に規制することが困難であることにより、中心電極40の先端部との間の火花放電阻陰Gの大きさがば

らつく。しかるに、c)、d)、e)の如く、資金属チップ2を母材電に50%以上埋設した均合は、資金属骨3の表面が平坦または、なだらかに形成できるため、中心位極40との間の火花放置間電Gのばらつきが低減できる。

【0009】この発明のスパークプラグ電極の製造方法は、ニッケル合金製母1材に銀など良熱伝導性基を埋設した複合材製接地電極または中心電極に適用でき、さらには銅芯の中心に純鉄または純ニッケル製の中芯を有する三重構造の接地電極にも適用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にかかるスパークプラグ電極の製造工

種図である。

【図2】 資金選手ップの建設量と温度役の実出し具の権 関グラフである。

【図3】この発明の製造方法にによる電極を備えたスパークプラグの要部図である。

【符号の説明】

- 1 電極母材
- 2 貴金属チップ
- 3 貴金風層
- 10 接地電極
- 100 スパークプラグ
- B レーザービーム

【図2】

[図1]

